



Элемент



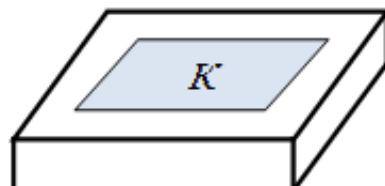
SM-12N

Кристалл ограничительного диода

Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Низкое напряжение ограничения
- Максимальный импульсный ток ограничения 12,5 А
- Рабочее напряжение 12 В
- Время включения менее 1 нс (типовое)
- Низкий ток утечки – 1,0 мкА (макс.)
- Стойкость к воздействию ЭСР не ниже ± 20 кВ (контакт) по ГОСТ 30804.4.2
- Защита от разряда молнии по ГОСТ IEC61000-4-5
- Емкость 120 пФ (типовое)
- Максимальная температура перехода 150°C

Кристалл SM-12N



Условно-графическое Обозначение



1 Общее описание и основные характеристики

1.1 Краткое описание функционирования

Кремниевый, эпитаксиально-планарный, не симметричный ограничительный диод SM-12N предназначен для защиты чувствительных к выбросам напряжения компонентов от электростатического разряда. Превосходная возможность ограничения напряжения, низкая утечка и быстрое время отклика обеспечивают лучшую в своем классе защиту конструкций, подверженных воздействию электростатического разряда. Благодаря своим небольшим размерам он подходит для использования в сотовых телефонах, MP3-плеерах, цифровых камерах и многих других портативных приложениях, где место на плате имеет первостепенное значение.



Элемент



mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



SM-12N

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Предельно-допустимые характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	$U_{\text{обр.}}$	-	12
Максимальный импульсный ток ограничения, А,	$I_{\text{огр и макс.}}$	-	12,5
Максимальная импульсная мощность, Вт	$P_{\text{и.макс.}}$	-	300
Напряжение ЭСР (контакт), Кв ГОСТ 30804.4.2	$U_{\text{эср.}}$	- 20	20
Максимальная температура перехода, °C	$T_{\text{п. макс.}}$	-	150

1.2.2 Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °C
		не менее	типовое	не более	
Напряжение пробоя, В $I_{\text{обр.}} = 1,0 \text{ мА}$	$U_{\text{проб.}}$	13,3	14,5	16,3	25±10
Постоянный обратный ток, мкА $U_{\text{обр.}} = 12 \text{ В}$	$I_{\text{обр.}}$	-	0,08	1,0	
Импульсное напряжение ограничения, В $I_{\text{огр.и}} = 12 \text{ A}, t_i=8/20 \text{ мкс}$	$U_{\text{огр.и.}}$	-	-	25	
Емкость диода, пФ $f = 1 \text{ МГц}, U_{\text{обр.}} = 0 \text{ В}$	C_d	-	120	150	



Элемент



mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



SM-12N

1.2.3 Эксплуатационные характеристики

Наименование характеристики, единица измерения	Значение характеристики
Диапазон рабочих температур, °C	-60 до 125

2 Конструктивное исполнение

2.1 Вид исполнения

Наименование (обозначение) типономинала	Вид исполнения	Обозначение исполнения
SM -12N	Al металлизация катода	SM -12N Al
	Ag металлизация катода	SM -12N Ag

Примечания:

1. Ag металлизация анода (обратная сторона) для всех исполнений;
2. Для всех исполнений кристаллы в составе пластин диаметром 100 мм. Толщина – не более 0,25 мм

2.2 Описание выводов

Номер вывода	Условное обозначение	Функциональное назначение выводов
1	K	Катод (лицевая сторона)
2	A	Анод (обратная сторона)



Элемент



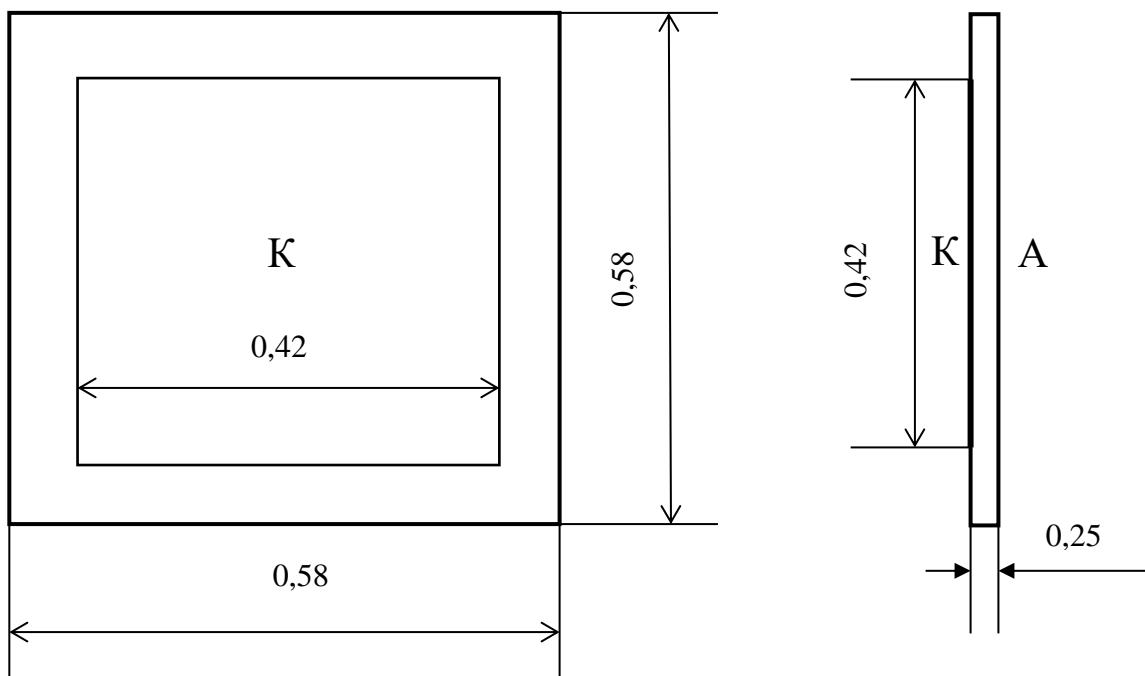
mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



SM-12N

3 Габаритный чертеж



Ширина разделительной дорожки – 0,06мм



Элемент



mikron

АО «ВЗПП - Микрон»



SM-12N

4 Информация для заказа

Наименование (обозначение) типономинала	Вид упаковки	Обозначение исполнения	Количество изделий в упаковке	Размеры упаковки, мм		
				длинна	ширина	высота
SM -12N	картон	-	15 макс.	160	155	65

5 Рекомендации по применению

5.1 Защита от электростатического разряда и его последствий заключается в использовании схем защиты электронных устройств от импульсных всплесков при переходных процессах. Задача реализуется с помощью установки на входе основной схемы элементов защиты – полупроводниковых ограничителей напряжения (защитных диодов). В течение переходного процесса ток протекает через защитный диод, что, в свою очередь, ведет к снижению значения переходного напряжения в основной схеме.

При выборе защитного диода необходимо учитывать параметры импульса переходного процесса: амплитуду напряжения, длительность импульса и его форму, а также параметры защищаемой цепи: активное сопротивление, входной импеданс, характеристики напряжения действующего в цепи при отсутствии импульса переходного процесса и допустимую амплитуду напряжения и тока в цепи в момент воздействия импульса переходного процесса.

Область применения: периферийные устройства, сотовые телефоны, беспроводные телефоны, портативные приборы, аудио и видео оборудование.

5.2 Разделение пластин на кристаллы рекомендуется проводить методом дисковой резки.

5.3 Монтаж кристаллов в корпус рекомендуется проводить методом пайки с использованием оловянно-свинцовых припоев. Температура пайки – не более 420°C.

5.4 Монтаж внутренних выводов, при сборке приборов в корпус с кристаллами SM-12N Al, рекомендуется проводить методом УЗ сварки алюминиевой проволокой диаметром 120 мкм.

5.5 Монтаж внутренних выводов, при сборке приборов в корпус с кристаллами SM-12N Ag, рекомендуется проводить методом пайки медных проводников с использованием оловянно-свинцовых припоев. Температура пайки – не более 420°C.